This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT-ACC-NO:

1991-032205

DERWENT-WEEK:

199105

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Thin-film magnetic head prodn. - includes patterning ferromagnetic layer by dry etching in aq. soln. contg.

nitric acid and phosphoric acid

PATENT-ASSIGNEE: SHARP KK[SHAF]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0120169 (May 12, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 02301010 A

December 13, 1990

N/A

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

000

APPL-DATE

JP 02301010A

N/A

1989JP-0120169

May 12, 1989

INT-CL (IPC): G11B005/39

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02301010A

BASIC-ABSTRACT:

Magnetic head comprises a ferromagnetic substrate, magnetic resistance effect element formed on the ferromagnetic substrate, insulating layer formed on the magnetic resistance effect element, thin-film resistor formed in the vicinity of the magnetic resistance effect element, ferromagnetic layer formed all over the insulating layer and grinding monitoring portion formed by patterning the ferromagnetic layer. The patterning process consists of two dry etching treatments. The second dry etching process is carried out in an aq. soln. contg. 10-25 wt.% nitric acid and 5-15 wt.% phosphoric acid and additionally in an aq. soln. contg. 2-10 wt.% nitric acid and 50-70 wt.% phosphoric acid.

USE/ADVANTAGE - Grinding monitor has uniform quality and the productivity can be improved and thus the fluctuation of the regenerating output can be reduced.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2a/4

TITLE-TERMS: THIN FILM MAGNETIC HEAD PRODUCE PATTERN FERROMAGNETIC LAYER DRY
ETCH AQUEOUS SOLUTION CONTAIN NITRIC ACID PHOSPHORIC ACID

DERWENT-CLASS: L03 M14 T03 V02

CPI-CODES: L03-B05M; M14-A02;

EPI-CODES: T03-A04A; V02-H09;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1711U; 1724U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-013949 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1991-024737

⑲ 日本 国 特 許 庁 (J P)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-301010

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月13日

G 11 B 5/39

7426-5D 7426-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

図発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

②特 願 平1-120169

N

②出 願 平1(1989)5月12日

⑩発明者 大塚

光 司

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑰発明者 薦田

智久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 野河 信太郎

明細書

1. 発明の名称

薄膜磁気ヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)1つの強磁性体基板上に、磁気抵抗効果素子を形成すると共に絶縁層を介して所定面積の薄膜抵抗体を上記磁気抵抗効果素子の近傍に形成し、次いで全面に強磁性体膜を被覆形成した後、この強磁性体膜をパターニングして、ヨーク型磁気低気が発素子へッド構造の薄膜磁気へッド素子をと上記薄膜抵抗体及びその対向辺上から接低抗体外へ延設される一対の帯状の強磁性体層とからなる研摩モニター部とを構成することからなり、

上記パターニング工程において、まず、第1の ドライエッチング処理により、上記ヨーク型磁気 抵抗効果素子ヘッド上の強磁性体膜のパターニン グを行うと同時に、上記研摩モニター邸上の強磁 性体膜について、紋研摩モニター邸の一対の帯状 強磁性体層部分が、薄膜抵抗体上を被覆する強磁 性体層中間部分で連続するコの字形状のパターニ ングを行い、

次いで、上記コの字形状の強磁性体層における上記中間部分を、第2のドライエッチング処理、 朝酸10~25重量%、リン酸5~15重量%含有水溶液によるエッチング処理及び硝酸2~10重量%、リン酸50~70重量%含有水溶液によるエッチング処理にこの順に付して除去することを特徴とする薄膜磁気へッドの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(イ) 産業上の利用分野

本発明は、薄膜磁気ヘッドの製造方法に関する。
さらに詳しくは磁気記録媒体に情報の記録又は再生を行う薄膜磁気ヘッドを、フォトリングラフィー等の微細加工技術により製造する方法に関し、特に研摩によって所望のヘッド高さを得ることができる研摩モニター部を備えた薄膜磁気ヘッドの製造方法に関するものである。

(ロ)従来の技術

強磁性体薄膜をフォトリソグラフィー等の承細

加工技術により加工して得られる薄膜磁気ヘッド は、従来の強磁性体バルク材料を加工して得られ る磁気ヘッドと比較して抉トラック化、決ギップ 化が容易であるため、高密度磁気記録装置の記録 用又は再生用ヘッドとして好遇である。また、多 素子化も容易なことから、マルチチャンネル固定 ヘッド型PCM録音機用の磁気ヘッドとしても有 望視されている。ことにマルチチャンネル固定へ ツド型PCM録音機では磁気テープの速度が遅く、 巻線型磁気ヘッドでは十分な再生出力が得られな いため、再生用磁気ヘッドとして一軸磁気異方性 を有する強磁性体薄膜を備え、これに信号世界が 印加されるとそれを磁化容易軸方向の電気抵抗変 化に変換する磁気抵抗効果素子(MR素子)を具 備して磁気記録媒体に記録される信号の検出を行 う薄膜磁気ヘッド(MRヘッド)が汎用されてい

上記のMR素子は外部世界に対して2乗変化を 示す感応特性を持つことから、この素子で再生ヘッ ドを構成する場合、所定のパイアス世界が必要と

極めて高い研摩精度が要求される。そこで、従来 よりヘッドギャップ部の研摩量を電気抵抗値の変 化で検出しうる研摩モニターを薄膜磁気ヘッド素 子と同一の基板上にかつその近傍に形成した薄膜 磁気ヘッドを製造した後、この研摩モニターの出 力に基づいてヘッドギャップ部の研摩を行ってい る。

以下、かかる従来の製造方法について第5図A. B及び第6図A.B.Cによってさらに詳述する。 なる。このパイアス磁界を印加する方法にはMR 素子の近傍にパイアス導体を设け、これに直流電 流を流すことによりパイアス磁界を誘起する方法、 あるいは、Co-P層等の高抗磁力薄膜を用いて パイアス磁界を印加する方法等が知られている。

また、MR素子単体で構成したMRへッドよりも、MR業子をヘッド先端から離して歴気記録媒体に発生した磁束をMRへッドまで導く磁束導入路(ヨーク)を配置したヨーク型のMRへッド(YMRヘッド)の方が、信号の分解能やMR素子の耐久性向上の点で有利であることが知られている。

上記YMRヘッド型の再生用薄膜世気ヘッドは、所定の基板上にフォトリングラフィー等の微細加工技術を用いて世気抵抗効果素子を形成し、所定の大きさに切断した後、シールドケース等に収納し、次いで通常、ヘッドギャップ部における歴気で、プと接触する面を所定の寸法まで研察して得られる。そして高密度世気記録に適した薄膜磁気へッドについては、上記の研摩加工処理において、

まず、第3図A、第4図A及び第4図Bに示す ように、下側ヨークを兼ねるNi-Znフェライ トやMn-Znフェライト基板からなる強យ性体 基板1上にSiO,SiOュ等からなる第1絶縁 暦 2 をRFスパッタ法、P-CVD法等により形 成した後、この第1絶縁層2上にA1.Cu等か らなる導電層をRFスパッタ法、EB法等により 形成し、さらにこの導電層をドライエッチング法、 ケミカルエッチング法などにより加工して、パイ アス印加用のパイアス導体3を得る。次に、この パイアス導電体3を覆うようにして第2絶録暦4 を形成する。次いで、第2絶縁暦4上に強磁性体 薄膜 5 を蒸着法、スパッタ法などにより形成した 後、これを所定の形状に加工することにより、磁 気抵抗効果素子(MR業子)が構成される。そし で、AI槙、AI-Cu合金膜、Cu膜等をRF スパッタ法、EB法等により形成した後、ケミカ ルエッチング法等により目的の形状に加工してリ ード暦 6 を得る。

次に、第1・第2絶縁層2,4におけるフロン

トギャップ邸?に位置する邸分をR. I. E(リアクティブ・イオン・エッチング)によりテーパーエッチングして除去した後、前記MR 素子構成邸分と後述の上側ヨーク12との間のスペーサ層として機能し且つフロントギップ邸?においてマンプ層として機能する第3絶縁層8をP~CVDップ層として機能する第3絶縁層8をP~CVD、RFスパッタ法等により形成する。さらに、パックヨーク邸9即ち、上側ヨーク12と下側ヨークとなる強旺性体基板1とが接続する邸分の絶縁層をR. I. Eによりエッチングする。

次に、後述する研摩モニター11における薄膜 抵抗体11a及び密着層として機能する導電層 10をRFスパッタ法、EB法により全面被優し た後、研摩モニター11におけるリード部(帯 強強性体層)11b・11bおよび上側ョーク 12形成のための強強性体験をスパッタ法、EB 法等により全面形成する。そして、上記の強性 体験をスパッタエッチング、イオンミーリング等 のドライエッチング処理により、上側 帯状 および研摩モニター11のリード部(帯状

グでは被加工物と他の腹との選択性が悪く(エッチング速度差が小さく)一様にエッチング加工される傾向があるため別の問題を惹起する。即ち、前述のごとく、上側ヨーク12と同時に研摩モニター11のリード部(帯状強磁性体層)11bのパターニング加工もドライエッチングを引した場合には、ドライエッチングでリード部11bの帯状パターニングを一段階で行った場合には、ドライエッチングの上記特性により、エッチングの最終において露出してくる薄膜抵抗体11a自体を傷めたり除去するおそれがある。

そのため、一対の帯状リード町11bのパターニングは、まず、上記ドライエッチング時に、前途のごとくこのリード部の帯状形状が薄膜抵抗体11a上を被覆する強磁性体験(中間部分)で連続するコの字形状のパターンを得、この後、薄膜低抗体11aに対して実質的にエッチング性のないエッチング液を用いるケミカルエッチングによって上記コの字形状の中間部分のみをエッチングによって上記コの字形状の中間部分のみをエッチングによって上記コの字形状の中間部分のみをエッチングによって上記コの字形状の中間部分のみをエッチングによって

体層) 1 1 b (この段階では後述するように薄膜 抵抗体 1 1 a 上の強磁性体験(中間部分)を残り てコの字形状をなしている)をパターニング加工 する。その後第 3 図 B、 第 4 図 C に示すように、 薄膜抵抗体 1 1 a 上の強磁性体限(中間部分)を ケミカルエッチングにて除去して、薄膜抵抗体 びその対向辺上から延びる一対のリード部から標 成される研摩モニター 1 1 を得る。

(ハ)発明が解決しようとする課題

ところが、ドライエッチング法によるエッチン

チング液としては、リン酸-硝酸系や塩酸-硝酸 系の酸性エッチング液を用いることが考えられる。

さらに、このケミカルエッチングを行うに先立って、上記ドライエッチングの際にコの字形状の表面に被復されていたレジスト膜をプラズマエッチング等で除去する必要があるが、この際に強曲性体膜表面に酸化等による変質層がしばしば形成されかつこの厚みや性質が製品毎に異なるため、エッ

チング速度自体にもパラツキが生じ、これにより 上記サイド方向へのオーパーエッチング量のパラ ツキを増大化させていた。

そして、このために、製品個々についての薄優 抵抗体の抵抗値に著しいパラツキが生じ、これが 研摩量のパラツキを招いてひいては均一な研摩加 工が行えないという問題を招来していた。特に多 数枚処理において、パラツキが大きく、豊産性に 問題があった。

本発明は、かかる問題点を解消すべくなされたものであり、ケミカルエッチングによるオーパーエッチングを可能な限り防止でき、ことにケミカルエッチング対象のジャストエッチング時が個々に異なっていても同一エッチング条件下で、均一な品質の研摩モニタを備えた薄膜磁気へッドを量産性良く製造できる方法を提供しようとするものである。

(二)課題を解決するための手段

かくして本発明によれば、1つの強胜性体基板 上に、磁気抵抗効果素子を形成すると共に絶縁層

重量%、リン酸50~70重量%含有水溶液によるエッチング処理にこの順に付して除去することにより、上記研摩モニター部を構成することを特敵とする薄膜磁気ヘッドの製造方法が提供される。

本発明における強磁性体基板や各種強磁性体膜等における素材となる強磁性体としては、高透磁率のものが適しており、ことに、Ni-Fe合金系磁性体が好ましく、例えば、Ni-Znフェライト、Mn-Znフェライト等が挙げられる。

ここで、磁気抵抗効果素子(MR素子)及び薄膜低抗体を被覆する強磁性体膜の厚みは適常0.5~10μm程度が適しており、その形成は、公知の健々の方法で行うことができるが、より良好な出世気特性を有する上側ヨークを構成する点でスパッタリング法を用いかつスパッタリング時に基板のリング法を用いかつスパッタリング時に基板のの手法によれば、内部の方はでよりの直をもつ圧縮広力のNiーFe合金膜を形成することができる。但し、この際には

を介して所定面積の薄膜抵抗体を上記磁気抵抗効果素子の近傍に形成し、次いで全面に強磁性体膜を被質形成した後、この強磁性体膜をパターニングして、ヨーク型磁気抵抗効果素子へッド構造の薄膜 無気ヘッド素子配と上記薄膜抵抗体及びその対向辺上から験抵抗体外へ延設される一対の帯状の強磁性体層とからなる研摩モニター部とを構成することからなり、

次いで、上記コの字形状の強磁性体層における 上記中間部分を、第2のドライエッチング処理、 硝酸10~25重量%、リン酸5~15重量%含 有水溶液によるエッチング処理及び硝酸2~10

MR素子に大きな応力がかかるためΔρ/ρ特性にパルクハウゼンノイズが発生しヘッド特性が劣化するおそれがある。そこで、この場合には応力キャンセル腹を被覆形成する手法が用いられる。例えば、NiーFe合金膜を真空蒸着法で膜厚を500Å~2000Å程度被覆形成すると蒸着膜の応力がスパッタ法で形成した場合と逆のため、MR素子にかかる応力が1/2~1/4に低下する。そのため良好なΔρ/ρ特性を有する上側ヨークを構成することができる。

本発明における磁気抵抗効果索子の具体的な構造としては公知のものを適用することができ、その一例は後述の実施例に示される。

本発明における薄膜抵抗体としては、通常、高 酸点金属が適しており、例えばTi.Nb.Mo. Cr等が適している。これらは通常、蒸着法やス パッタリング法によって形成することができる。

本発明において最も特徴とする点は、第1のド ライエッチング処理によって研摩モニター部上の 強曲性体膜のコの字形状のパターニングを行った 後、この形状における中間部分を第2のドライエッチング処理並びに特定の二段階のケミカルエッチング処理に付すことによって除去することにより、 意図する構造の研摩モニター部を形成する点にある。

ここで第1のドライエッチング処理は、公知のドライエッチング、例えばイオンミーリング、スていまな、カーリングやイオンピーム照射等によるできる。こことができる。ここかできる。ここかできる。ここかできな手法を適用することができる。ここかのなり、またのでは、後段のな強性体験等の表面変質部分を除まするに足る程度行えばよく、その一例は後述できるに足る程度行えばよく、その一例は後述できるに足る程度であれて、後段のケミカルエッチング処理を均一かつ円滑に行うことができる。

上紀第2のドライエッチング処理の後、二段階のケミカルエッチング処理が行われる。エッチング温度は約35~60℃が適している。かかるケ

なお、第1段目から第2段目へのエッチング条件の切換えは、パターニング対象の強磁性体膜の厚みや前述した応力キャンセル膜の在否にもよるが、通常その約1/3~1/1程度まで第1段目のエッチング液を用いてエッチング処理を行い、その後、第2段目のエッチング液によるエッチング処理を行ってパターンニングを完遂すればよい。

(ホ)作用

第1のドライエッチング処理によって形成された研摩モニター部上のコの字形状の強ut 性体原における中間部分について、第2のドライエッチング処理が行われることにより、まずその表面層に不可疑的に形成されている酸化膜等を主体とする変質層が除去される。次いで、この処理面に上にのなったがある。次いで、この処理を行うことにより、サイド方向へのオーバーエッチングを生じずパラツキのない研摩モニター部の一対の帯となる。(へ)実施例

以下、本発明の蓐膜磁気へッドの製造方法の一

ミカルエッチング処理は硝酸-リン酸系エッチン グ液によって行われるが、まず、第1段目には硝 酸10~25重量%、リン酸5~15重量%の水 溶液が用いられ、第2段目に硝酸2~10重量%、 リン酸50~70重量%の水溶液が用いられる。 ここで第1段目のエッチング液のみを用いてエッ チング処理を行うと、大量処理時にサイド方向へ のオーバーエッチング及びそのバラツキの発生を 勿率良く防止することができず適さない。一方、 第2段目のエッチング液のみを用いてエッチング 処理を行うと、エッチングに長時間を要すると共 にサイドエッチング量のパラツキの点で適さない。 しかしながら、これらを組合わせることにより、 サイド方向へのオーバーエッチングが実質的に防 止され大量処理時においてもオーバーエッチング による品質のバラツキを生じないパターニングを 効率良く行うことができることが見出された。

ここで第1段目及び第2段目のエッチング液中の酸成分が各々上記範囲を逸説すると上記目的を 違成するのが困難となり適さない。

実施例を図面に基づいて詳述する。

第1図Aは、本発明の製造方法における製造途中の薄膜磁気ヘッドを示す複式的平面図、第1図Bは同じく最終的に得られた薄膜磁気ヘッドを示す模式的平面図、第2図Aは、第1図AのA-A断面図、第2図Bは第1図AのB-B断面図、第2図Cは、研摩モニター邸のパターニング途中の状態を示す第2図B相当図、第2図Dは第1図BのC-C断面図を各々示すものである。

以下、これら第1図、第2図によって、具体的 な本発明の製造方法について説明する。

まず、Ni-ZnフェライトやMn-Znフェライト基板等の高透磁率磁性体からなり下側ヨークとして機能しうる強磁性体基板2i上にSiO. SiO。Al。O。等からなる第1絶録暦22をRFスパッタ法等により形成した後、この第1絶録暦22上にAlやCu等からなる導電暦を蒸着法やスパッタ法等により形成し、さらにこの導強法やスパッタ法等により形成し、さらにこの導法をスパッタ法等により形成し、さらにこの導法をスパッタ法等により形成し、さらにこの導法をアスパッタ法等により形成し、オミカルエッチング法、ケミカルエッチング法により加工してパイアス磁界印加用のパイアス環

体 2 3 を得る。次にこのパイアス導体 2 3 を覆う ようにして第 2 絶録層 2 4 を形成する。

次いで、第2絶録暦24上に強磁性体薄膜であるNi-Fe合金膜25をスパック法などにより形成した後、これをケミカルエッチング法により所定の形状に加工してMR素子を構成する。次にA1額やA1-Cu合金膜等を全面形成後、ケミカルエッチング法等により目的の形状に加工してリード暦26を得る。

次いで、フロントギャップ邸 2 7 に位置する第 1・第 2 絶録暦 2 2 . 2 4 を R . I . E に よりテーパーエッチングする。ここで導入ガスとしてフレオン 1 4 (C F . I)等のガスが用いられる。次の間でM R 素子構成邸と後述の上側ヨーク 3 2 との間のスペーサ暦として働き且つフロントギャップ間として機能する第 3 絶録のスペーサ暦として働きして機能する第 3 絶録を B 2 8 を P - C V D 法等により形成する。 さらにパックヨーク 部 2 9 即ち後述する上側ヨークである強磁性体基 坂 2 1 とが接続まる部分の絶録暦を R . I . E によりエッチング除去

対のリード耶31b(帯状強磁性体層)が薄膜抵抗体31a上の強磁性体層(中間層)で接続されたパターンである(第1図A、第2図B参照)。この実施例では、一対のリード耶の幅は約200μa、 長さ約2000μa、間隔約200μaとされている。

なお、ドライエッチングは程々の条件下で行うことができるが、この実施例においてはイオンミーリング法を用い、かつ導入ガスとして純Arガスを使用し、流量8.5SCCM、真空度1×10~Torr、基板に対するアルゴンビーム照射角度30°、出力=350 V、0.3Aの条件下で行った。なお、この条件下では、強強性体験(Ni-Fe合金)のエッチング速度は約300人/分であり、サイドエッチングはほとんど無視できる程度であった。

そして、続いて、上記コの字形状の中間部分の エッチングを行った。このエッチングは、まず、 第2のドライエッチング処理を行い、次いで2段 階のケミカルエッチングに付すことにより行った。

まず、第2のドライエッチングは前記第1のドライエッチングと同様に行うことができる。 モレ

する。次に、後述する研摩モニター31における 薄膜抵抗体31a及び密着暦として機能する導電 暦30として、Ti膜、Mo膜、Cr膜、Nb膜 等の高融点金属膜をスパッタ法、蒸着法により全 面形成する。

次に、後述する上側ヨーク32及び研摩モニター31の一対のリード部31b(帯状強世性体層)となるNiーFe合金膜(強世性体験)(図示せず)を前述した負パイパス電圧印加法によるスパッタ法により全面形成(ここでは厚み約0.5~0.7μα)する。そしてさらにこの強磁性体膜表面に蒸着法によって約500~2000人のNiーFe合金膜(応力キャンセル膜)で被頂する。

この後、吃力キャンセル膜32bを備えた上記 強世性体膜をイオンミーリング等のドライエッチ ングによりエッチングを行い、上側ヨーク32の パターニングによりヨーク型MR素子へッドを 成すると共に、研摩モニター構成部分をコの字形 状にパターニングする(第1図A参照)。ここで コの字形状のパターンは、研摩モニター31の一

て、そのエッチング除去の程度は、Ni-Fe合金系強磁性体験の場合、表面応力キャンセル膜を有さないときには約300~500人の除去で十分である。またこの実施例のように表面に応力キャンセル膜の膜を形成している場合は、応力キャンセル膜の膜でブラス約500人を除去するのが適している。この実施例においては、前述した第1のドライエッチングと同じ条件を設用し、表面から約1500人をエッチング除去した(第2図C参照)。

次いで同じく中間部分を、まず、硝酸17重量
%、リン酸8重量%、水75重量%の第1段目の
エッチング液を用いて50℃下で15秒浸液接触
させ、次いで硝酸4重量%、リン酸66重量%、
水30重量%からなる第2段目のエッチング液に
50℃下で70秒浸液接触させることによってエッチング除去することにより、第1図B及び第2図
Dに示すごとき研摩モニター31を備えた薄膜曲
気ヘッドを得た。

そして、この方法により、 6 枚/パッチで多数 (合計 3 0 枚)のパターニングを行ったところ、

特開平2-301010(7)

研摩モニターことに薄膜抵抗体上の辺部における リード部3ibについてサイドエッチングは最大 でも2m以内であり、実質的にほとんど無視でき る程度であった。

従って、本発明の製造方法においては、サイド方向へのオーパーエッチングが実質的に防止でき、ことに再現性良く量産時においても高精度に研摩モニター部のパターニング加工を行うことができる。従って、ことに、研摩モニターの品質、出力特性について量産時においてもパラツキを防止することができ、その結果、磁気ヘッドの研摩量を均一化でき、ひいては再生出力のパラツキを従来に比して激減させることが可能となる。

なお、上記実施例に用いた2種のケミカルエッチング液について、標準のNi-Fe合金薄膜(約5000人)に対するサイドエッチングの程度を調べた。とくに、第1段階のエッチング液でジャストエッチングに要する時間が50℃で10秒であるNi-Fe合金膜について、30秒程度まで浸漬接触を行った際にサイドエッチングがどの程度生

状態を示す第2図B相当図、第2図Dは第1図BのC-C断面図、第3図A、Bは各々従来の製造方法についての第1図A、B対応図、第4図Aは同じく第2図A対応図、第4図B、Cは同じく第2図B、D対応図である。

- 2 | ……強磁性体基板、22……第1铯緑層、
- 23……パイアス導体、24……第2絶縁層、
- 25……強磁性体薄膜、26……リード層、
- 2 7 ……フロントギャップ郎、
- 28……第3艳禄厝、30……導電厝、
- 31……研摩モニター、
- 3 l a …… 薄腹抵抗体、 3 l b … …リード部、
- 32……上側ヨーク、
- 3 2 b …… 広力キャンセル膜。

代理人 弁理士 野河 信太郎前径



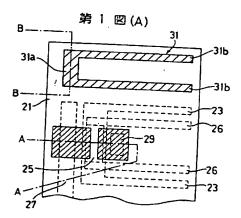
じるかについて調べた。さらに第2段階のエッチング液でジャストエッチングに要する時間が50 でで30秒であることを退機した後、70秒程度 まで浸液接触を行った際にサイドエッチングがど の程度生じるかについて調べた。その結果、いずれもサイドエッチングの程度が1μα以下に押さえられ、実質的に無視できる程度であることも確認された。

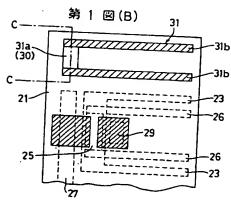
(ト)発明の効果

本発明の製造方法によれば、均一な品質の研摩 モニターを備えた薄膜磁気ヘッドを量産性良く製 造することができ、その結果薄膜磁気ヘッドの再 生出力のパラツキを激減することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図Aは、本発明の製造方法における製造途中の薄膜磁気ヘッドを示す模式的平面図、第1図 Bは同じく最終的に得られた薄膜磁気ヘッドを示す模式的平面図、第2図Aは、第1図AのA-A 断面図、第2図Bは第1図AのB-B断面図、第 2図Cは、研摩モニター部のパターニング途中の





特別平2-301010(8)

